



# 日本高純度化学株式会社

(証券コード: 4973)

## 2015年3月期 第1四半期決算説明資料



# 決算の概況

## 電子部品業界の状況

- 多くの企業が今秋から始まる新型スマートフォンの本格的生産に備え、新設ラインの工事と調整、それに伴う新製品の試作と検査を行っている。

## 当社決算の概況

- 新型スマートフォンのマザーボード用薄膜無電解金めっき薬品、マイクロコネクタ用硬質ジェット金めっき薬品の販売量増加が始まり、来期以降のさらなる増加が期待されている。
- スマートフォンに押されて需要が低迷していたパソコンも、新型OSの導入に伴う機種更新が事務用パソコン、クラウド用サーバーなどで増加し、半導体パッケージ用純金めっき薬品、リジッド及びフレキ基板用硬質金めっき薬品の販売も海外を中心に久しぶりに増加した。

# 2015年3月期 第1四半期の概況

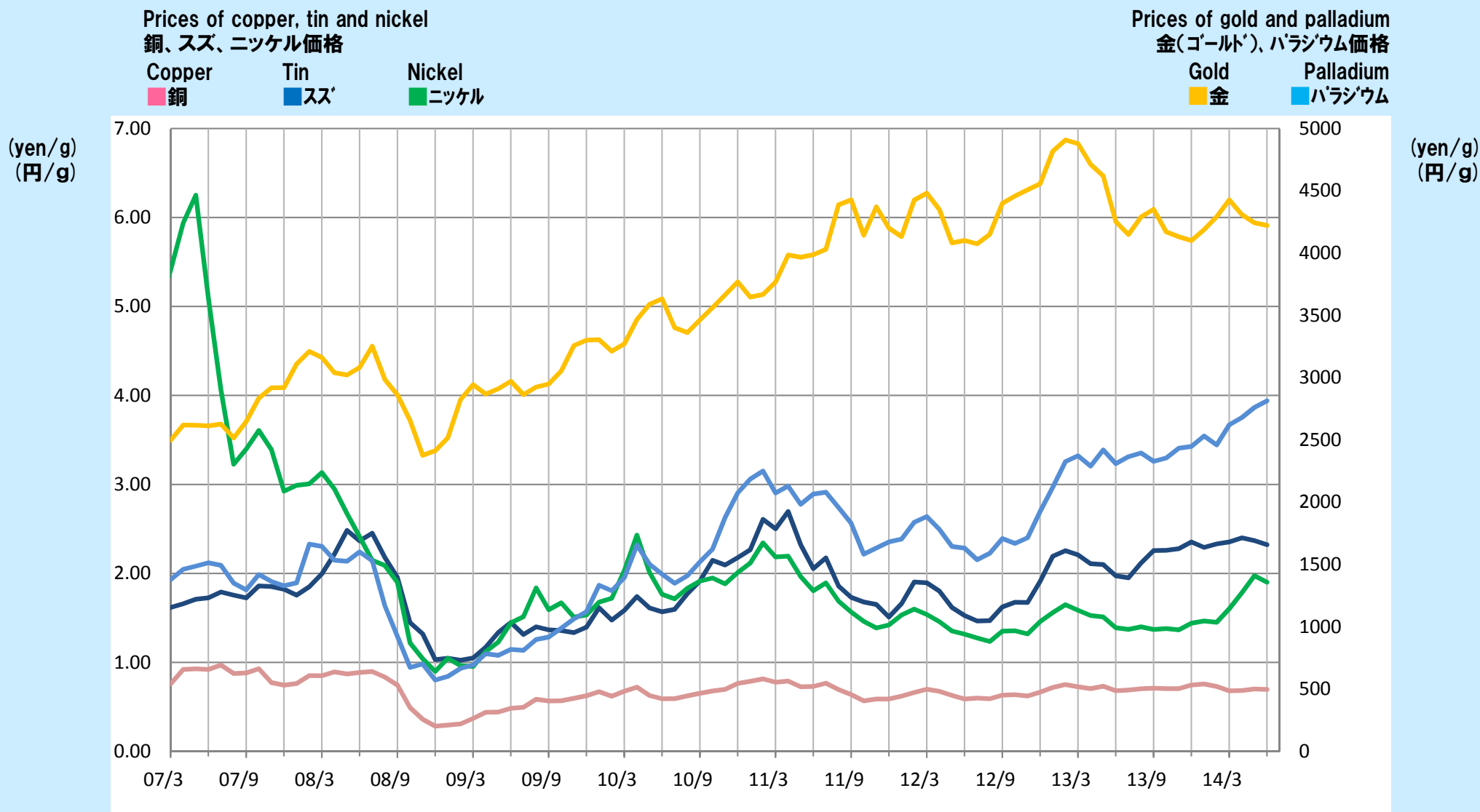
(単位:百万円、%)

決 算 期	2014/3期1Q	2015/3期1Q	前年同期比
売 上 高	2,502	2,339	△6.5
売上総利益 A	479	547	14.3
販 管 費 B	249	232	△6.8
B/A	52.1	42.4	-
営業利益 C	229	315	37.3
C/A	47.9	57.6	-
経 常 利 益	252	343	36.1
税引前純利益	265	355	33.6
純 利 益	180	240	33.1

# メタル相場

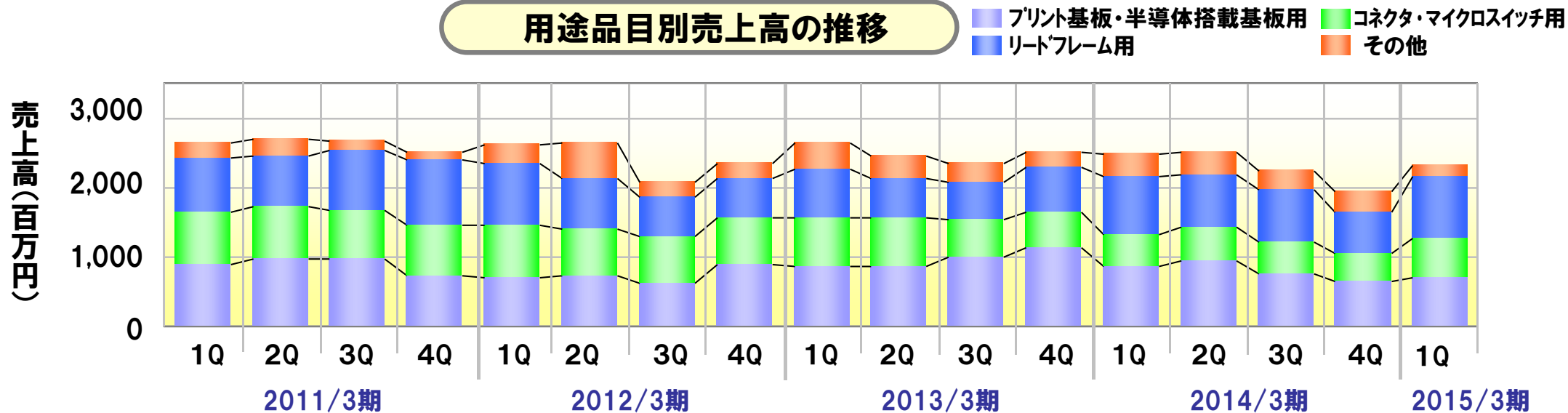
## Historical metal prices

### メタル相場推移

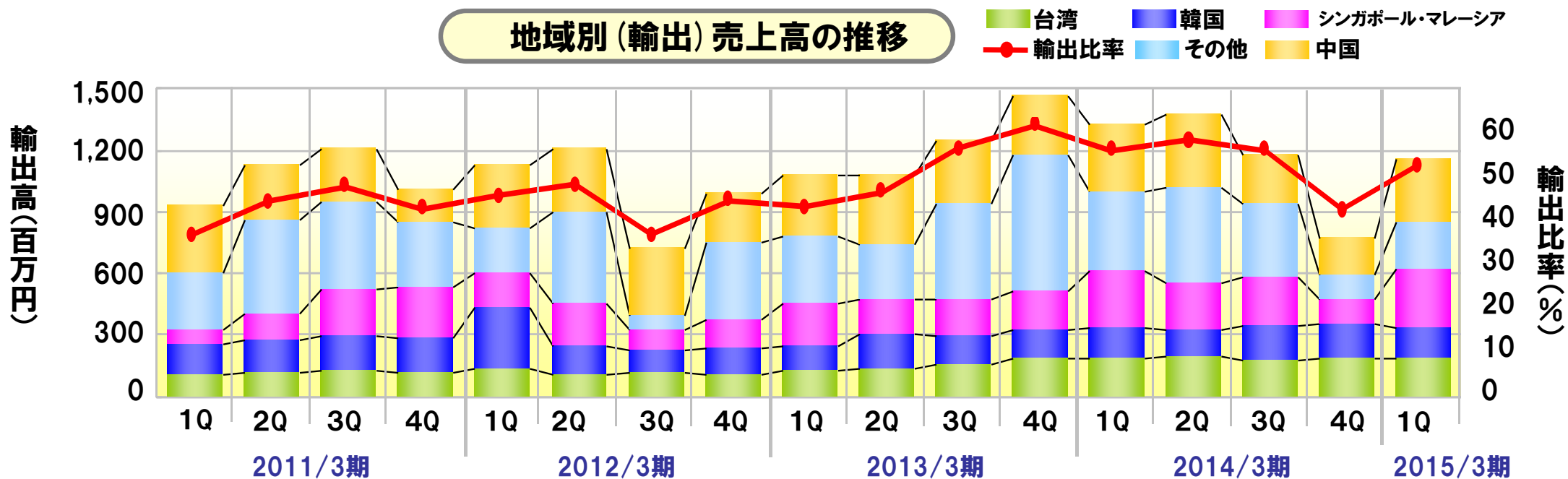


# 用途品目別および地域別売上高の推移

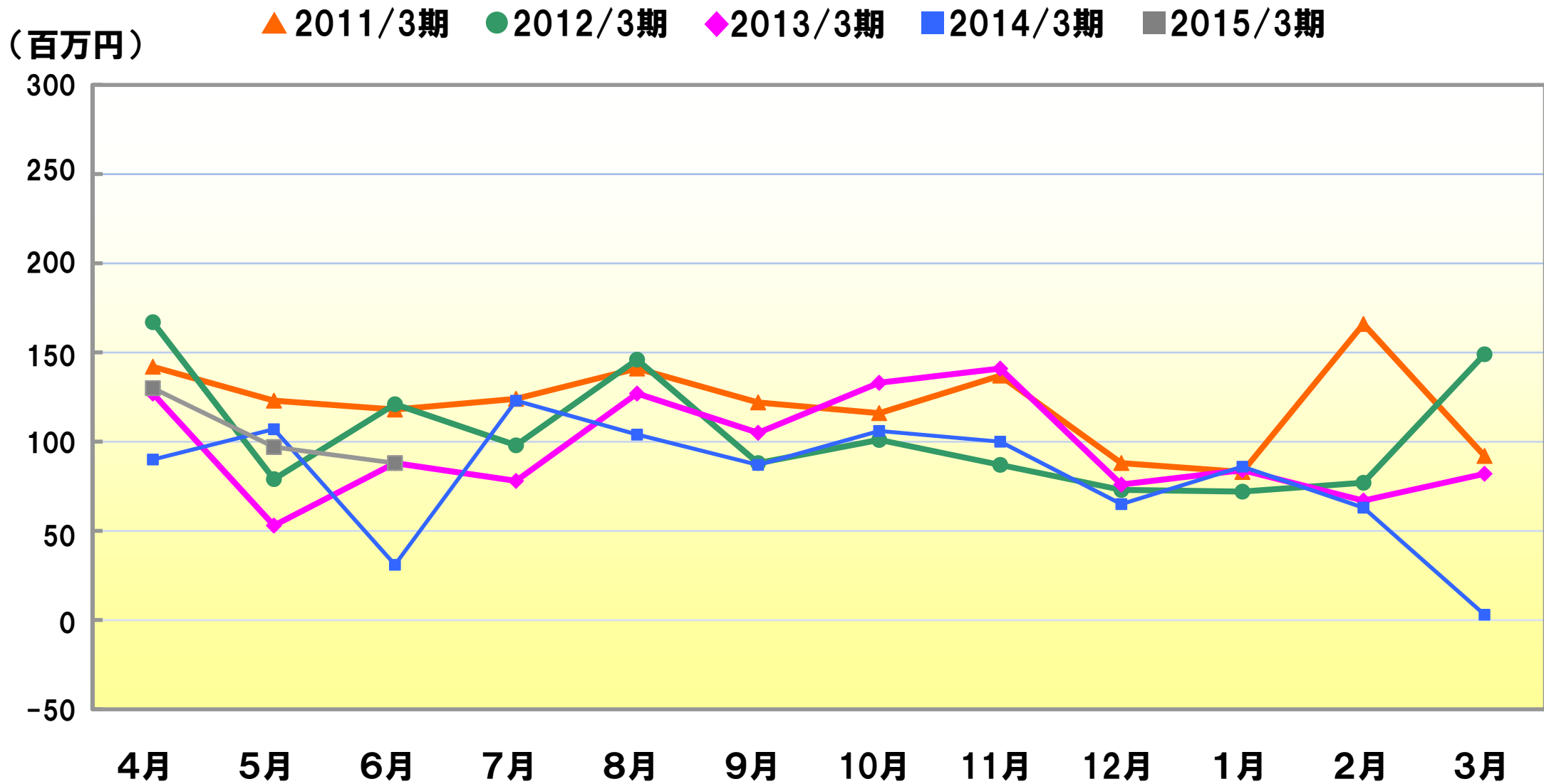
## 用途品目別売上高の推移



## 地域別(輸出)売上高の推移

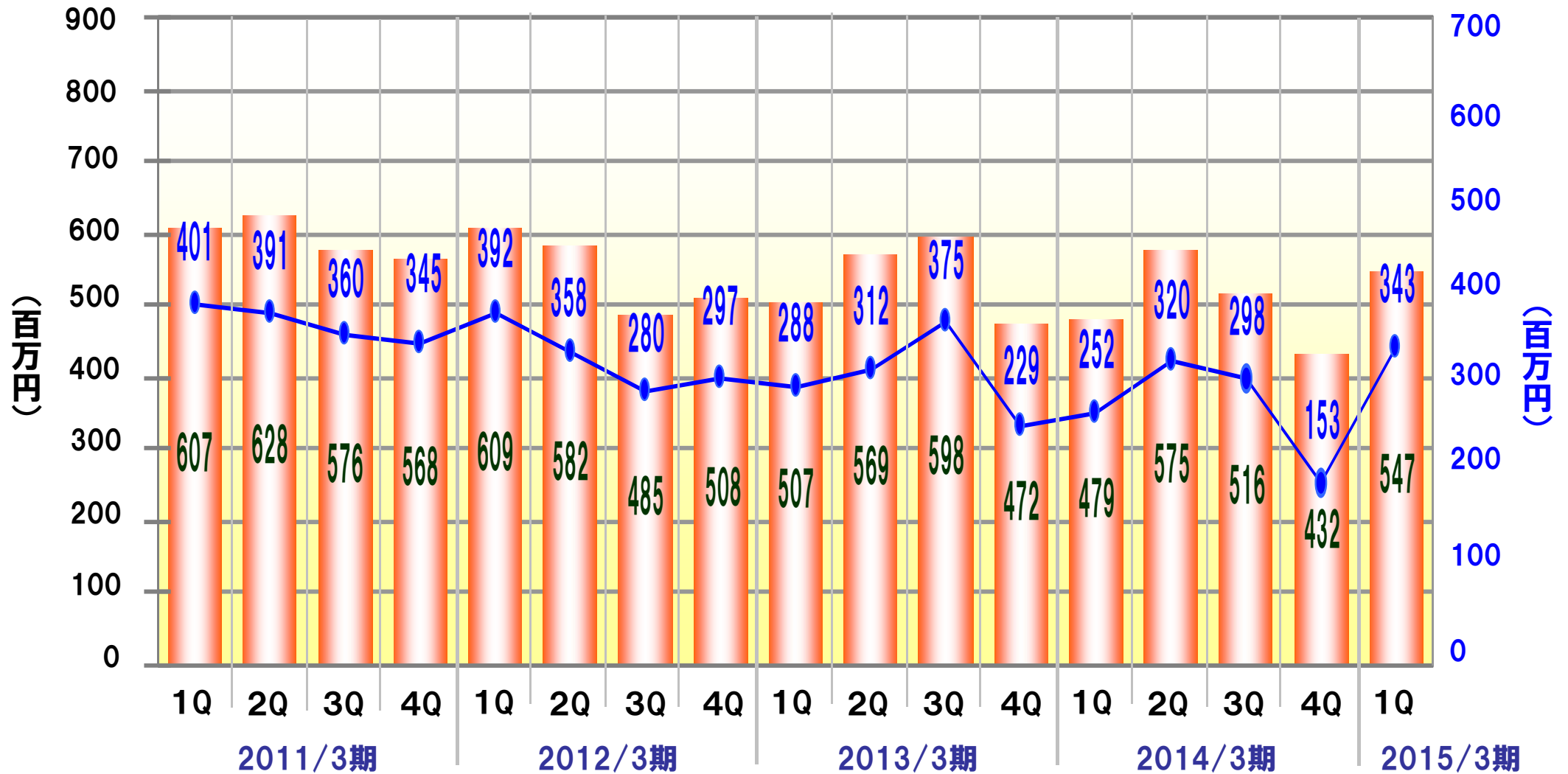


# 営業利益の推移(5ヶ年)



# 売上総利益および経常利益の推移

■ 売上総利益(左) ● 経常利益(右)





# 貴金属めっき薬品のラインアップと新製品

めっき方式		用途	2012年までの新製品	2013年以降の新製品
電解	純金 (99.99%以上)		TEMPERESISTシリーズ ICパッケージのワイヤーボンド接続用	
	硬質金 (金Co合金)		OROBRIGHTシリーズ コネクタなどのコンタクト接続用 マイクロコネクタ対応 <b>BAR7</b>	BAR (NI)
	電解Pd		PALLABRIGHTシリーズ リードフレーム用 PPF薄膜化対応 <b>NANO2</b>	
無電解	置換金		IM-GOLDシリーズ 携帯基板のACF接続、はんだ接続用 スマートフォン対応 <b>IB2、CN-I</b>	無電解Ni/IB2X、OM
	還元金		NEOGOLDシリーズ サーバーやデスクトップPC向け MPUパッケージ用 <b>NEO GOLD V (PN)</b>	HY-GOLD CN
	還元Pd		NEOPALLABRIGHTシリーズ スマートフォンなどのCSPパッケージ用	ネオパラブライト2

# 注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2014年6月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

## お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画室

管理部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>